# 第六届高分子材料产学研论坛

# 第一轮通知

## 2026 年 11 月 20-22 日 福建•福州

高分子材料持续深刻地影响着人们的生产和生活，它的使用对全球经济产生了巨大的影响，已成为当今社会产业发展最快和需求增长最快的材料。随着高分子材料在工业、农业、交通、建筑、汽车、电子电器、航天航空、国防工业以及人们日常生活中越来越多的应用，许多科学问题与技术瓶颈不断涌现。为了在高校、科研院所与产业企业之间架起沟通交流的桥梁，更好地实现高分子材料的产、学、研、用推广，特别是高分子材料的高性能化、功能化的研发及产业化应用，进一步提升高校科技成果转化的能力，2016 年高分子科研与产业界几位志同道合的青年学者联合发起“高分子材料产学研论坛”，现已成功举办五届，反响热烈。第六届高分子材料产学研论坛将于 2026 年 11 月 20-22 日在福建省福州市召开，由长安大学、福建农林大学和福建师范大学共同主办。热烈欢迎全国各地和海外的高分子学者踊跃参加本次学术与产业交流盛会。依本论坛传统，大会组委会将竭诚为与会代表提供口头报告机会以展示产学研成果。

本届论坛将集中邀请国内外高分子相关领域（包括材料、化学、环境、电气、自动化等）专家学者和企业代表参加，拟邀请院士 1-2 名，杰青/长江学者 4-6 名，国外著名学者 3-4 名，国内知名学者 25-30 人，相关企业代表 30-40 人参加。会议已取得相关重量级行业协会、

学会以及中国聚合物网、核心期刊等媒体单位部门的支持，届时将邀请相关领导出席会议。

现诚邀您参会、投稿交流，期待着与您相聚榕城福州！

## 一、会议时间与地点

时间：2026 年 11 月 20-22 日

地点：福建.福州

## 二、会议组织机构

主办单位：长安大学

福建农林大学

福建师范大学

承办单位：长安大学材料科学与工程学院

福建农林大学材料工程学院

福建师范大学环境与资源学院

聚合物资源绿色循环利用教育部工程研究中心

期刊支持：《高分子学报》;《高分子通报》;《中国塑料》;《工程塑料应用》;《塑料助剂》

平台支持：中国聚合物网(www.polymer.cn)；高分子科技(公众号)

## 三、会议主题

主题 A 高分子材料合成、结构与性能

主题 B 高分子材料成型与加工

主题 C 通用高分子高性能化与功能化

主题 D 聚合物基合金材料

主题 E 功能材料与复合材料

主题 F 生物医用高分子材料

主题 G 废旧高分子材料绿色再生与高值化利用

主题 H 高分子材料产业化与工程装备技术

主题 I 高分子教学/工程认证专场

## 四、论文摘要提交

论文摘要将汇编成论文摘要集，供论坛交流。论文摘要（word 格式）请于 2026 年 10 月 31 日前在线提交或发至联系人信箱（wanyuwang@ustc.edu.cn）。会议现场将评审优秀论文与优秀报告，并将优秀论文推荐到核心期刊审核录用。有关会议信息请查阅中国聚合物网上的本次大会主页（延后公布）。

## 五、会议相关费用

会议注册费：1,800 元/人（学生 1,200 元/人），含论文摘要集、会议费和会议期间餐费；企业发布技术需求的 5,000 元/项，含技术需求册整理发布与现场对接会。住宿统一安排，费用自理。

展示推广：会场展台 10,000 元/个。参会代表可在网上注册，也可填写本次大会第一轮通知中的回执，并将回执传给会议联系人邮箱。

热忱欢迎相关企业赞助本次会议，具体赞助方案请与会务组联系。

## 六、会议联系人

颜录科：15909291979，lkyan@chd.edu.cn

王志刚：18715114615，zgwang@fafu.edu.cn

汪婉钰：18855153361，wanyuwang@ustc.edu.cn

费铭恩：18005967310，fme1211@fafu.edu.cn

万文明：18563973085，wanwenming@fjnu.edu.cn

孙晓丽：18563973075，sunxiaoli@fjnu.edu.cn

**附件 1**

# 第六届高分子材料产学研论坛之回执

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓　　名 | | | 职称 | | 职务 | |
| 邮　　编 | | | 通讯地址 | | | |
| 电　　话 | | | | 传　　真 | | |
| 归类主题 | | | | 电子邮件 | | |
| 工作单位 | | | | | | |
| 报告题目 | 中文 | | | | | |
| | 英文 | | | | | |
| 摘要 | | | | | | |

**第六届高分子材料产学研论坛组委会**

## 附件 2：摘要模版

# 标题（黑体，三号）

**第一作者等[1]， 通讯作者[1,*] （仿宋，四号，作报告者请加下划线）**

[1]作者单位 （宋体，五号）

*通讯作者邮箱地址（Times New Roman，五号）

摘要：宋体，五号，1.5倍行距

关键词：宋体，五号

参考文献

[1] 请参考ACS期刊格式.